

LogiLink®

Fil à souder, sans plomb + argent

- fil à souder avec noyau en colophane en 0,56 mm ou 1 mm de diamètre
- degré d'alliage : étain 99 %, argent 0,3 %, cuivre 0,7%, flux 2,5 %
- point de fusion de 227 degrés - facile à traiter avec une haute soudabilité
- disponible en boîte distributrice de 12,5 g ou en bobine de 100 g

Exemples d'utilisation :

- pour souder différents composants

Adapté pour :

- électriciens
- techniciens
- bricoleurs
- artisans



Fil à souder, diamètre :
0,56 mm, bobine de 100 g



Fil à souder, diamètre : 0,56
mm, boîte distributrice de 12,5 g



Fil à souder, diamètre : 1,00 mm, bobine de 100 g



Fil à souder, diamètre : 1,00
mm, boîte distributrice de 12,5 g

Produit	Modèle	Diamètre	Conditionné	Numéro de fabricant	Code
Fil à souder	sans plomb + argent	0,56 mm	12,5 g	SA0011	11116928
		0,56 mm	100 g	SA0005	11116924
	sans plomb + argent	1,00 mm	12,5 g	SA0012	11116931
		1,00 mm	100 g	SA0006	11116925